

ICS 25.160.50

CCS J 33



CWA

团 体 标 准

T/CWAN 0030—2021

软钎焊膏质量评价规范

Specification for quality evaluation of soft soldering paste

2021-12-29 发布

2022-02-01 实施

中国焊接协会发布

目 次

前 言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 质量评价要求.....	2
5 检验规则.....	7
6 包装、标志及质量证明.....	9

团体标准

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件由中国焊接协会提出并归口。

本文件起草单位：深圳市唯特偶新材料股份有限公司、哈尔滨焊接研究院有限公司、哈尔滨工业大学、郑州机械研究所有限公司、深圳市汉尔信电子科技有限公司、绍兴市天龙锡材有限公司、深圳市亿钺达工业有限公司。

本文件主要起草人：李维俊、徐锴、孙晓梅、何鹏、吕晓春、钟素娟、马鑫、戴登峰、徐金华、宋北。